

‘접수번호’와 ‘접수일자’는
기입하지 않음

접수번호	IACT-2026-4-	접수일자	2026년 월 일
------	--------------	------	-----------

『2026년 지능형 반도체 상용화 지원』 지원신청서

신청기업

기업	상 호	(주)000	대 표 자 명	김00
	사업자번호	123-45-67890	기 업 구 분	중소기업
	KSIC 코드	30332	설 립 일	2012.3.4.
	주 소 지	대구시 북구 연암로 40 (주)000		
	주 생 산 품	시스템 반도체		
책임자	성명/직급(책)	이00 본부장	Telephone	053-123-4567
	e-mail	abc@iact.or.kr	Mobilephone	010-1234-5678
실무자	성명/직급(책)	박00 팀장	Telephone	053-123-4567
	e-mail	abcabc@iact.or.kr	Mobilephone	010-1234-5678

신청내역 ※ 기업부담금 10% 이상

사 업 비 (부가가치세 제외)	정부지원금	20,000 천원	(%)
	기업부담금	천원	(%)
	합 계	천원	(%)
지원항목 (중복 지원 가능)	<input type="checkbox"/> 부품, 모듈, 기판, 소켓, 제품 제작		
	<input type="checkbox"/> 펌웨어 / 소프트웨어 개발		
	<input type="checkbox"/> 테스트 및 성능검증용 시스템 개발		
	<input checked="" type="checkbox"/> 시험분석, 성능검증용 시제품 제작		
	<input type="checkbox"/> 기타		
우대사항	<input type="checkbox"/> 지능형반도체개발지원센터 입주 기업		
신청장비 (중복 선택 가능)	<input checked="" type="checkbox"/> 가상화 서버 (디자인지원)	<input type="checkbox"/> 에뮬레이터	
	<input type="checkbox"/> 컴파일 서버	<input type="checkbox"/> 계측장비	
	<input type="checkbox"/> 프로토타이핑 (Haps-100 4f, proFPGA)		
기타 서비스	<input checked="" type="checkbox"/> 시험분석 및 성능검증 지원	<input type="checkbox"/> 기술 자문 지원	

위와 같이 『2026년 지능형 반도체 상용화 지원』에 지원하고자 신청서를 제출합니다.

2026년 월 일

신청기업명 대표

[날인불필요]

경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원장 귀하

- 본문은 개조식으로 작성
- 폰트는 휴먼명조, 본문 크기는 12포인트, 줄간격은 160%, 장평 100%, 자간 0%, 글자색은 검정으로 작성 (중요·강조부분은 밑줄, 볼드 가능)
- 개요체계 (가. ○○○ 이후)
 - or (1)
 - or 가)
 - ① or ①
 - ① or ①

I. 신청기업

가. 기업규모

※ 재무제표와 일치되는 현황 작성

구 분	2024년	2025년
매 출 액	3,000,000 천원	6,000,000 천원
근로자수	30 명	40 명

나. 개발 및 상용화 등을 위한 정부지원금 수혜 실적

지원사업명 (지원기간)	지원기관	수행분야 (제품명)	결과	지원금액 (정부지원금)
상용화 지원 (2025.6.~11.)	경북대학교	제품제작 (테스트용 칩)	성공	20,000 천원
				천원

다. 보유 핵심역량

- 신청기업의 보유 핵심역량 (증명되지 않거나 추상적인 내용은 지양하고, 도식, 그래픽을 활용하여 연구 인프라, 연구이력 및 인력, 특허 등 관련기술 보유 현황 등 개발 제품과 관련하여 기업이 보유한 역량이 명확하게 표현되도록 작성)

라. 신청사유 및 지원 필요성

- 설득력이 낮은 일반적 사유 (지역사회 기여, 고용창출 예상 등)을 지양하고 명확한 수요, 기술적 구현 가치 등 독창적인 신청사유와 시급성, 중요성 등 지원의 필요성을 구체적으로 제시

II. 과제수행 계획

※ 신청제품 작성 후, 제품별 간략한 지원내용 작성

신청제품 지원항목	시험분석용 칩 제작	
부품, 모듈, 기관, 소켓, 제품 제작	· 차량용 지능형 반도체 설계 후 시험분석용 칩 제작	·
펌웨어 / 소프트웨어 개발	·	·
테스트 및 성능검증용 시스템 개발	·	·
시험분석, 성능검증용 시제품 제작	·	·
기타	·	·
장비 · 인프라 지원	·	·

※ 제품이 복수개인 경우 ‘가.~라.’ 복사하여 제품별로 작성

가. 신청제품

(1) 시험분석용 칩 제작

가) 제품사양

- 제품의 주요스펙 등

<개념도, 사진, 디자인 등2>

<개념도 사진, 디자인 등2>

나) 제품기능, 주요 특징점 등

- *제품의 주요스펙 등*

나. 신청제품의 사업성

□ *국내외 제품 진입 시장 규모, 현황 또는 신시장 특성, 전망 등*

다. 신청제품의 경쟁력

□ *독창적인 적용 기술, 특징 및 타사 또는 유사 (경쟁)제품과의 비교 우위 등*

라. 상용화 계획

□ 신청내용 및 목표

※ 지원내용별로 정량적 수치를 포함한 목표 제시

※ 해당하지 않는 지원항목은 삭제하고, 지원신청한 항목만 기재

지원항목	목표
부품, 모듈, 기판, 소켓, 제품 제작	· -
펌웨어 / 소프트웨어 개발	· -
테스트 및 성능검증용 시스템 개발	· -
시험분석, 성능검증용 시제품 제작	· 자체개발한 차량용 지능형 반도체 칩 모듈 제작 - 층돌 안정성 해석 시험분석용 시제품 1건
기타	· -
[필수] 장비·인프라 지원	· -
[선택사항] 기타 서비스 지원	· -

□ 추진계획

※ 해당하지 않는 지원항목은 삭제하고, 지원신청한 항목만 기재

(1) 부품, 모듈, 기판, 소켓, 제품 제작

-

· 수행과정, 세부내용 등 수행 내용 상세히 기재

(2) 펌웨어 / 소프트웨어 개발

-

· 수행과정, 세부내용 등 수행 내용 상세히 기재

(3) 테스트 및 성능검증용 시제품 제작

-
- 수행과정, 세부내용 등 수행 내용 상세히 기재

(4) 시험분석, 성능검증용 시제품 제작

- 지능형 반도체 충돌 안정성 시험분석용 시제품 제작 및 활용
- 수행과정, 세부내용 등 수행 내용 상세히 기재

(5) 기타

-
- 수행과정, 세부내용 등 수행 내용 상세히 기재

(6) [필수] 장비·인프라 지원

※ 신청서 내 선택한 장비와 동일한 장비명 기재 후 활용 내용 작성, 이후 협의에 따라 변경 가능

활용 장비명	활용 내용

Ⅲ. 사업비 사용 계획

가. 사업비 구성 및 지원항목별 지원 규모

(단위 : 천원)

지원항목	정부지원금	민간부담금	합계
부품, 모듈, 기판, 소켓, 제품 제작	20,000	0	20,000
시험분석, 성능검증용 시제품 제작			
합계	%	%	%

나. 지원항목별 사업비 사용 세부 계획

(단위 : 천원)

지원항목	품목/내용	단가	수량	합계
부품, 모듈, 기판, 소켓, 제품 제작				
	소계			
	시제품 제작	20,000	1	20,000
시험분석, 성능검증용 시제품 제작				
	소계			20,000
	합계			20,000

Ⅳ. 성과목표

가. 정량적 성과

구분	목표성과		
	과제 종료일	과제 종료 후 1년	합계
사업화매출	1 억원	1.5 억원	2.5 억원
신규고용	1 명	1 명	2 명

정보 이용 동의서

경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원은 『2026년 지능형 반도체 상용화 지원』의 신규 지원 대상 선정과 관리를 위해 신청기업에 대해 아래의 정보를 수집하고 있으며, 수집된 정보는 해당 용도로만 이용하고 있습니다.

◎ 수집정보의 내용

- 기업정보 (사업자등록번호, 사업자명, 대표자명, 법인등록번호, 소재지, 전화번호 등)
- 기업현황 (매출액, 수출액, 근로자 수, 산업재산권 취득 현황, 제품 정보 등)
- 재무현황 (재무제표 상 기재 정보)
- 사업수행정보 (과제(사업) 수행 정보, 제재 대상 해당 여부 정보)

◎ 수집정보의 용도

- 선정평가, 협약체결, 사후관리 등 지원 사업과 관련된 용도로 이용

이에 폐사는 귀 기관이 수집된 정보를 해당 용도로 사용하는데 동의합니다.

2026년 3월 31일

(주)000 대표 김00 인

경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원장 귀하

개인정보 이용 동의서

소속	성명	직급(책)	생년월일	개인정보 수집·제공·이용 동의 (자필서명)
(주)000	이00	본부장	1979.6.21.	이00
(주)000	박00	팀장	1980.10.14.	박00

1. 본인은 첨단정보통신융합산업기술원이 『2026년 지능형 반도체 상용화 지원』의 추진과 관련하여 다음 각 호의 정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.

가. 수집·이용목적

- ① 참여제한 여부를 비롯하여 기타 지원제외 대상 여부를 확인
- ② 과제 선정, 보고서 제출 등 과제의 선정·평가 및 관리
- ③ 대표자와 책임자, 실무자의 지원수혜의 적법·적정성 평가를 위한 관리
- ④ 국가연구개발사업의 참여제한 등 사후관리

나. 수집하는 개인정보의 항목

성명, 생년월일, 전화번호, 직장주소, 전자우편, 학력 (학교, 전공, 학위, 연구분야 등), 경력 (기간, 직위 등), 특허/프로그램 출원 및 등록 실적, 연구논문 발표 실적, 정부출연사업 수행실적, 현재 수행중인 정부출연사업 전체 참여율 등 과제참여 및 과제수행 역량 등을 확인하기 위한 정보 등

2. 본인은 지원기관이 본인의 개인정보를 동의서가 작성된 때로부터 1항의 사용목적이 종료되는 때(참여제한의 경우는 5년)까지 보유하는 데 동의합니다.

3. 본인은 제1항의 정보를 비롯하여 과제 수행과정에서 추가적으로 제공되는 참여제한 정보 등을 과학기술기본법, 산업기술혁신촉진법 등 관련 법령 및 국가연구개발사업 관련 규정에 따라 각 중앙행정기관의 장이나 유관기관에 제공하는 것을 동의합니다.

4. 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있으며, 동의를 거부하면 연구원 명단에서 제외되거나 과제 심사과정에서 불리한 평가를 받을 수 있다는 사실을 인지한 상태에서 작성한 것임을 확인합니다.

2026년 3월 31일

경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원장 귀하

신청자격 적정성 확인서

검토 내용	해당有	해당無
<input type="checkbox"/> 공고 내용과의 부합성 여부		
▶ 공고된 내용과 부합하지 않는 내용으로 신청하였는가?	()	(●)
<input type="checkbox"/> 신청제품의 동일 지원항목에 대한 중복지원 해당 여부		
▶ 타 지원사업의 동일한 지원을 받았거나 받고 있는가?	()	(●)
<input type="checkbox"/> 참여제한 여부		
▶ 대표자와 책임자가 접수 마감일 현재 참여제한 등의 제재를 받는 중인가?	()	(●)
<input type="checkbox"/> 재무불건전 여부		
▶ 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받았는가?	()	(●)
▶ 기업의 경우 부도상태인가?	()	(●)
▶ 최근 2년 연속 재무제표상 부채비율이 500% 이상이거나 유동비율이 50% 이하인가?	()	(●)
▶ 기업의 경우 최근 결산 기준 자본전액잠식 상태인가?	()	(●)
<input type="checkbox"/> 기타 자체 판단에 의한 신청자격 적합성 여부		
▶ 기타 지원 수혜를 위한 부적합한 사유에 해당되는가?	()	(●)
<p>위 내용이 사실임을 확약하며, 만약 사실이 아닐 경우 선정 취소, 협약의 해약, 관련 내용 허위 기재에 따른 제재조치 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.</p> <p style="text-align: center;">2026년 3월 31일</p> <p style="text-align: center;">(주)000 대 표 김00 인</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원장 귀하</p>		